



樹脂金型/生産技術エンジニア※ベトナム勤務

グローバル展開を進める企業です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

製造業

Job ID

1587838

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture

Salary

7 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:45 ~ 17:30

Holidays

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

Refreshed

April 16th, 2026 16:50

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

None

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2354671】

- ◆ 具体的な業務内容
 - ・ 金型設計、製作工場の現地化
 - ・ 成形工場の現地化
 - ・ 金型 / 成形工場のマネジメント

Required Skills

- ◆ 必須条件

- ・ 金型もしくは成形業務経験
 - ◆ 歓迎条件
 - ・ メンバーのマネジメント経験
-

Company Description

ご紹介時にご案内いたします